盛群半導體校園人才簡歷資料

(紅字項目為必填)

A. 個人基本資料：

姓名		手機號碼	
就讀學校		就讀科系	
電子信箱		指導教授	
學校電子信箱			
通訊地址			
目前學歷	☐大學 ☐碩士 ☐博士	☐ 一年級 ☐ 二年級 ☐ 三年級 ☐ 四年級 ☐ 五年級	
專題/論文領域			
專長興趣	☐數位 IC 設計 ☐類比 IC 設計 ☐硬體開發 ☐演算法/軟體開發	兵役狀態	☐免服役 ☐待服役 ☐已服役 ☐申請研發替代役
預計畢業年月	20__年___月	可上班年月	20__年___月
實習意願 (在校生填寫)	☐有意願 ☐無意願	可實習年月 (在校生填寫)	20___年___月 ~ 20___年___月
實習項目 (在校生填寫)	☐以競賽作品優化 ☐參與盛群專案計畫 ☐依公司安排訓練	可實習時間 (在校生填寫)	☐學年(9~12 個月) ☐學期+暑假(6 個月) ☐學期(4.5 個月)

B. 相關應用領域興趣與開發經驗：

說明：Holtek 集團旗下應用開發部門有多種產品研發方向可供新加入同仁研究發展，以專長領域請按照自身平常興趣、所學或經驗來填寫。

專長領域	專長項目	開發經驗/興趣/熟悉程度
硬體開發	數位 IC 設計	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	類比 IC 設計	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	單晶片 MCU 應用	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	無線通訊	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	感測器	☐未學 ☐略懂☐熟悉☐精通
	影像處理	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	語音處理	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	訊號處理	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	多媒體	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	電源設計	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	馬達電機	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
軟體開發	演算法	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	C 語言	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	組合語言	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	PC 端軟體設計	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	iOS App 設計	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	Arduino App 設計	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通
	Linux 設計	☐未學☐略懂 ☐熟悉 ☐精通

C.參賽/專案開發/工作或培訓經歷：

1.自傳：
必填項目，請簡述(300 字內)
2.相關專案開發經驗 (專案名稱/開發內容描述/主要負責工作/成果):
請簡述**(300** 字內**)**
3.實習或參與培訓經驗：
請簡述**(300** 字內**)**
4.參賽競賽或相關校園經歷：
請簡述**(300** 字內**)**

D. 語言能力：

語言種類	略懂	中等	精通	語言認證
英語	☐	☐	☐	
日語	☐	☐	☐	
韓語	☐	☐	☐	
其他_____	☐	☐	☐	

E.附件:個人簡歷/專題或論文摘要/成績單/證書與獎狀

(相關資料請以 PDF 為附件提供)